证券代码：300656　　证券简称：民德电子　　公告编号：2026-078

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于提供担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2026 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十八次会议，2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》；并分别于 2026 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十七次会议，2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司 2026 年度各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 23 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，且公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超 16 亿元人民币或等值外币的连带责任担保，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 6.8 亿元，为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 9.2 亿元。授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，公司可根据实际情况在公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂。具体详见公司于 2026 年 1 月 10 日、2026 年 1 月 26 日、2026 年 8 月 26 日以及 2026 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次担保情况

近日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）签署了《保证合同》，为全资子公司广东省民德半导体有限公司（以下简称“广东民德半导体”）在厦门国际银行珠海分行的授信提供连带责任保证担保，担保最高债权额 2,000 万元。

结合各子公司资金需求情况，并根据相关授权，公司对资产负债率 70%以上

的下属子公司担保额度进行调剂，广微集成技术（深圳）有限公司累计担保额度由不超过 6,000 万元调整为不超过 5,000 万元，广东民德半导体累计担保额度由不超过 1,000 万元调整为不超过 2,000 万元，总担保额度不变。具体情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前担保额度（万元）	本次新增/调整担保额度（万元）	本次调整前累计担保额度不超（万元）	本次调整后累计担保额度不超（万元）	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
民德电子	广微集成	83.51%	99.81%	3,511	-1,000	6,000	5,000	1,489	否
	广东民德半导体	100%	81.52%	-	1,000	1,000	2,000	-	否

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2025 年经审计财务报表或 2026 年 9 月 30 日未经审计的数据，以数据孰高为准；

（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东净资产的比例。

上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：广东省民德半导体有限公司

2、成立日期：2014 年 7 月 22 日

3、注册资本：500 万元人民币

4、注册地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村潼湖碧桂园创新小镇产业一期二标段 1#楼

5、法定代表人：陈国兵

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；半导体分立器件销售；电子产品销售；电池销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	32,235,462.83	32,012,597.07

负债总额	25,147,822.24	26,097,965.87
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,147,822.24	26,097,965.87
净资产	7,087,640.59	5,914,631.20
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	40,387,358.64	18,350,941.32
利润总额	2,036,967.38	-1,189,424.16
净利润	1,944,384.75	-1,173,009.39

9、股权结构：公司持有 100%股权。

10、与公司的关系：系公司合并报表范围内的全资子公司。

11、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、公司签订担保协议的主要内容

1、债权人：厦门国际银行珠海分行

2、保证人：民德电子

3、担保金额：2,000 万元

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：主合同项下全部债务本金，及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）

6、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 40,037 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.77%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、厦门国际银行珠海分行-授信协议、最高额保证合同。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日